

美国贝格斯Hi-Flow 225F-AC相变化导热界面材料

产品名称	美国贝格斯Hi-Flow 225F-AC相变化导热界面材料
公司名称	广州锐旭科技有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:贝格斯 型号:Hi-Flow 225F
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E2433(仅限办公用途)(JM)
联系电话	020-36966020 18927581781

产品详情

美国贝格斯Hi-Flow 225F-AC导热绝缘硅胶片铝箔基材相变化导热界面材料

厚度：0.102mm

片材规格：：279.4 mm *304.8 mm

卷材规格：：279.4 mm *76.2 m

热阻：0.10C-in²/W(25psi)

增强承载物：铝，铝箔基材，单面胶带

持续使用温度：120C

导热系数：1.0W/m-K

特点：

能被手动或自动应用到室温的散热器表面，箔片增强，背胶涂覆，柔软的55 相变化导热混合物。

应用：

电脑和周边，功率变换器，高性能电脑处理器，功率半导体，电源模块